

「2022年までの電子部品技術ロードマップ」報告会 ～変化する将来の生活環境と世界をリードする電子部品の動向～

- 主催：部品技術ロードマップ専門委員会
- 担当部署：電子部品部
- 参加者数：東京開催 約310名、大阪開催 約170名

概要

当協会の部品技術ロードマップ専門委員会（石井浩一主査／TDK-EPC(株)）では、委員会活動の一環として、2年に1回「電子部品技術ロードマップ」を取りまとめ発刊しております。この度、2月22日に中央大学駿河台記念館、3月1日に大阪国際交流センターにおいて、標記報告会を開催いたしました。

本ロードマップでは、電子部品を扱う技術者あるいは関係者を対象に、電子部品を取り巻く環境、電子部品の現状、10年後までの今後の動向、および将来への夢

などを提示しております。最初に注目するフィールドでは、我々の生活がどうなるかを委員会内で調査・議論した結果を解説し、続いて重要な要素技術である電子部品材料を含めた電子部品の将来動向について記述しております。

報告会は、技術委員会幹事長を務める永松昇二氏（パナソニック(株)デバイス社）による開会挨拶の後、以下プログラムで進められました。



プログラム

○開会の挨拶

永松昇二氏（パナソニック(株)デバイス社）

○全体概略説明

石井浩一氏（TDK-EPC(株)）

○ヒューマンライフ

花輪 威氏（双信電機(株)）

宮下洋子氏（(株)情報通信総合研究所）【東京会場】

梶田 栄氏（(株)村田製作所）【大阪会場】

○モビリティ

清水孝介氏（(株)タムラ製作所）

○エネルギー

後藤国宏氏（JFEミネラル(株)）

○LCR部品

佐藤貴洋氏（スミダコーポレーション(株)）

棟方正一氏（NECトーキン(株)）

豊田 進氏（KOA(株)）

○EMC部品

藤本 仁氏（京セラ(株)）

鈴木幸春氏（(株)タムラ製作所）

○コネクタ

太田信行氏（日本航空電子工業(株)）

○入出力デバイス

田嶋晋二氏（SMK(株)）

○高周波部品

浅川恭輝氏（パナソニック(株)）

○センサ・アクチュエータ

松尾秀治氏（アルプス電気(株)）

五十嵐公平氏（マブチモーター(株)）

○電子部品材料

野澤康人氏（日立金属(株)）

○おわりに（トピックス等）

石井浩一氏（TDK-EPC(株)）